



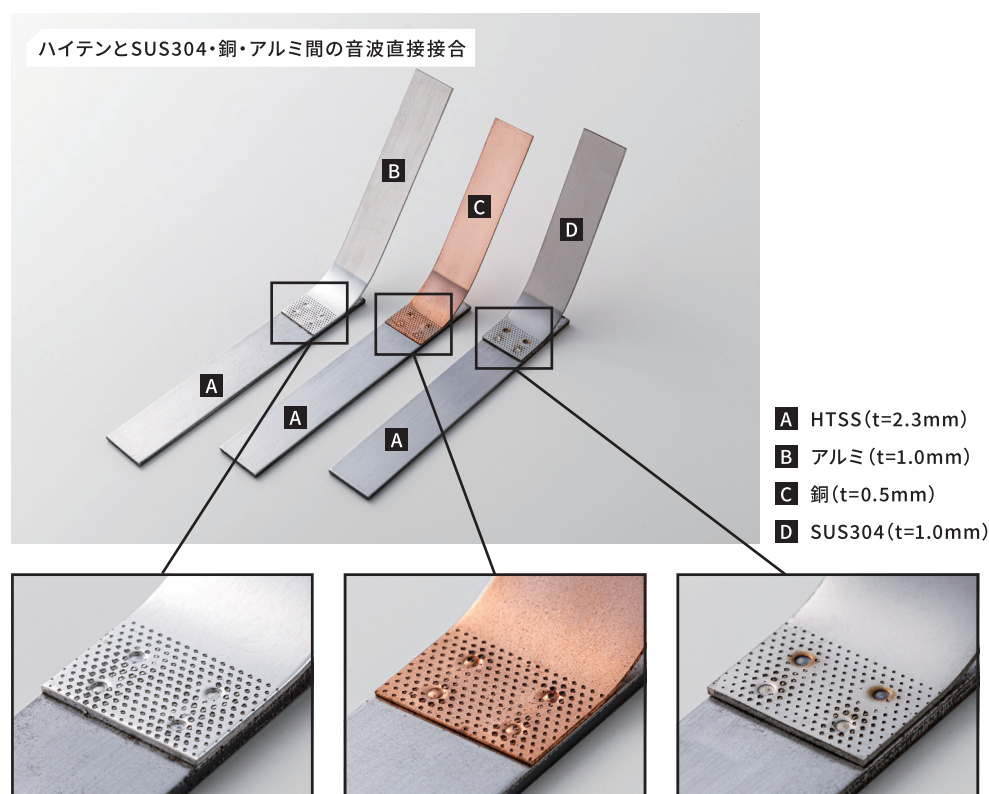
Patented

Application

Bonding ボンディング

ハイテンHTSS と各種金属の音波接合

高張力鋼のECB [Energy Concentration Bonding]



Point ここがポイント

- 異金属間の綺麗な接合
- 音のみのエネルギーで介在物不要
- 大気中常温接合
- 合金接合
- 約1秒の短時間接合
- 音波ツールやアンピルの発熱がほぼ無し

Product used 使用する装置

- 15MZs



AP-J-0074A4-2023082301